



SM7022

特点

- ◆ 85Vac~265Vac 宽电压输入
- ◆ 待机功耗小于 120mW@220Vac
- ◆ 集成高压启动电路
- ◆ 集成高压功率开关
- ◆ 60KHz 固定开关频率
- ◆ 9V~30V 宽 VDD 工作电压范围
- ◆ 电流模式 PWM 控制方式
- ◆ 内置过温、过流、过压、欠压等保护功能
- ◆ SM7022 兼容 VIPer22 管脚（不需要修改电路走线及变压器）
- ◆ 封装形式：DIP8

概述

SM7022 是采用电流模式 PWM 控制方式的功率开关芯片，集成高压启动电路和高压功率管，为低成本开关电源系统提供高性价比的解决方案。

芯片 VDD 的工作电压范围宽，很方便的应用于充电器领域。芯片提供了过温、过流、过压、欠压等保护功能，保证了系统的可靠性。

管脚图



DIP8

输出功率表

输入电压	85Vac~265Vac	180Vac~265Vac
输出功率	12W	20W

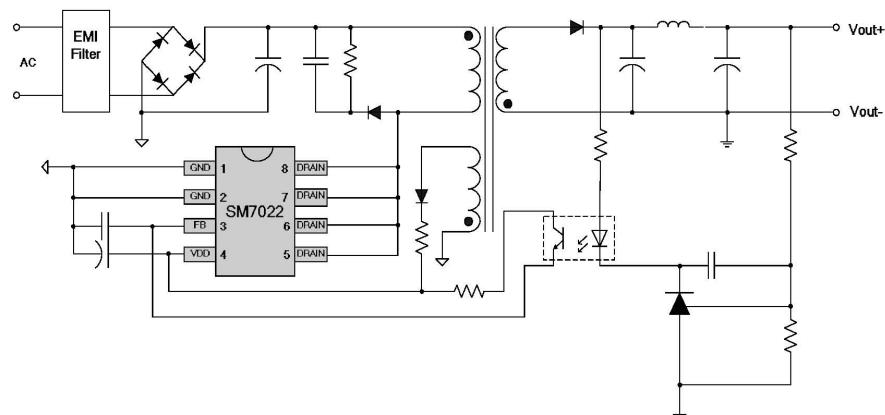
注：输出功率 10W 以上，建议根据实际方案增加散热措施：

- ◆ 增加独立散热片；
- ◆ 其他散热措施。

应用领域

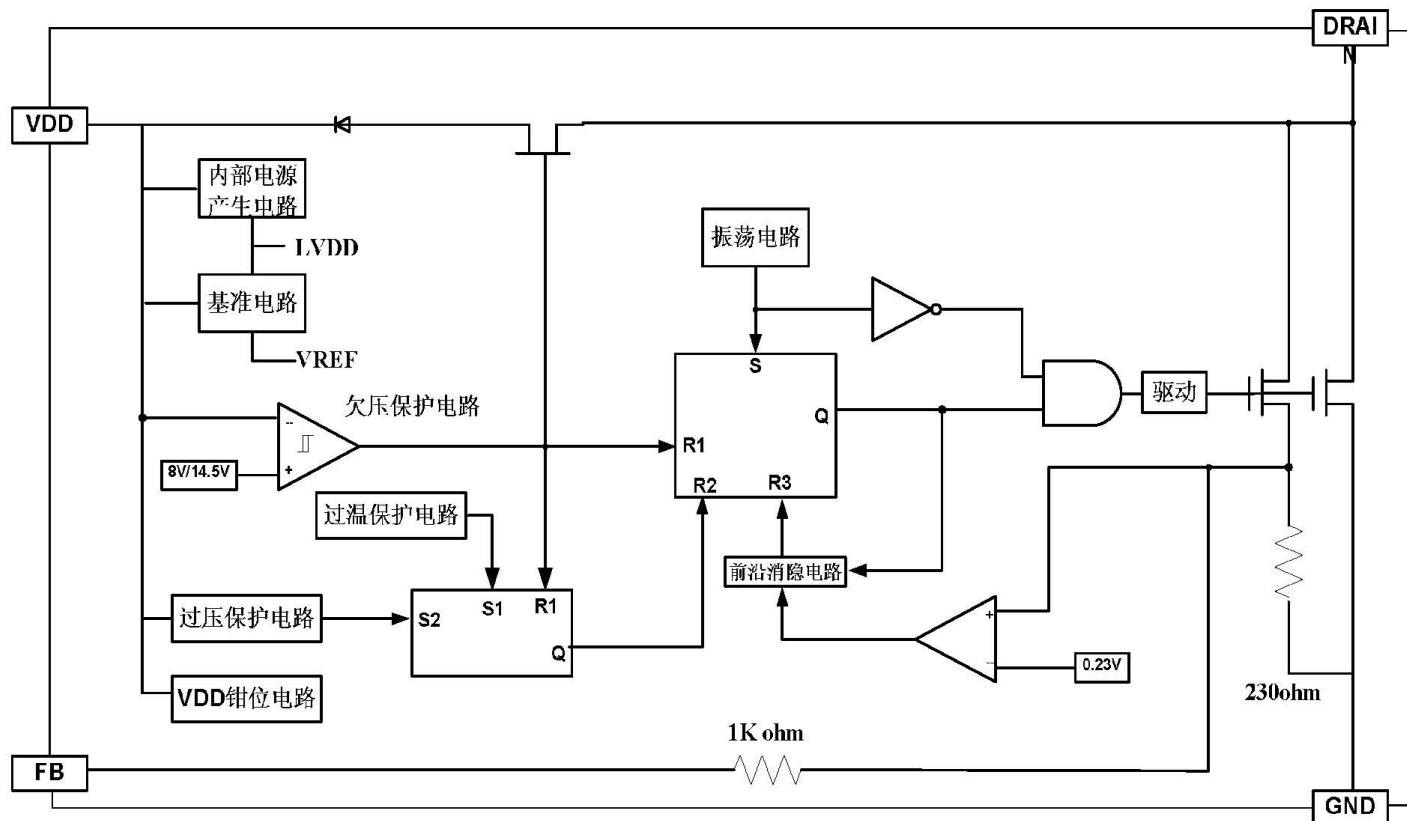
- ◆ 小功率充电器
- ◆ 小功率适配器
- ◆ 待机电源
- ◆ DVD、DVB 以及其他便携式设备电源

典型示意图





内部方框图



管脚示意图



DIP8

管脚说明

名称	管脚序号	管脚说明
GND	1,2	芯片地, 同时也是内置高压 MOS 管 SOURCE 端口
FB	3	反馈输入端口
VDD	4	芯片电源端, 工作电压范围可达 9V—30V
DRAIN	,5,6,7,8	内置高压 MOS 管的 DRAIN, 同时芯片启动时, 也做芯片的启动

极限参数

极限参数(TA= 25°C)

符号	说明	范围	单位
V _{DS(max)}	芯片 DRAIN 脚最高耐压	-0.3~730	V
V _{DS(ST)}	芯片启动时, DRAIN 脚最高耐压	-0.3~400	V
V _D	芯片电源电压	-0.3~30	V
I _{VDD}	嵌位电流	10	mA
I _{FB}	最大反馈电流	3	mA
V _{ESD}	ESD 电压	>4000	V
T _J	结温	-40~150	°C
T _{STG}	存储温度	-55~150	°C

热阻参数

符号	说明	SM7022	单位
R _{thJA}	热阻(1)	45	°C/W

注 (1): 芯片要焊接在有 200mm² 铜箔散热的 PCB 板, 铜箔厚度 35um, 铜箔连接到所有的 GND 脚。

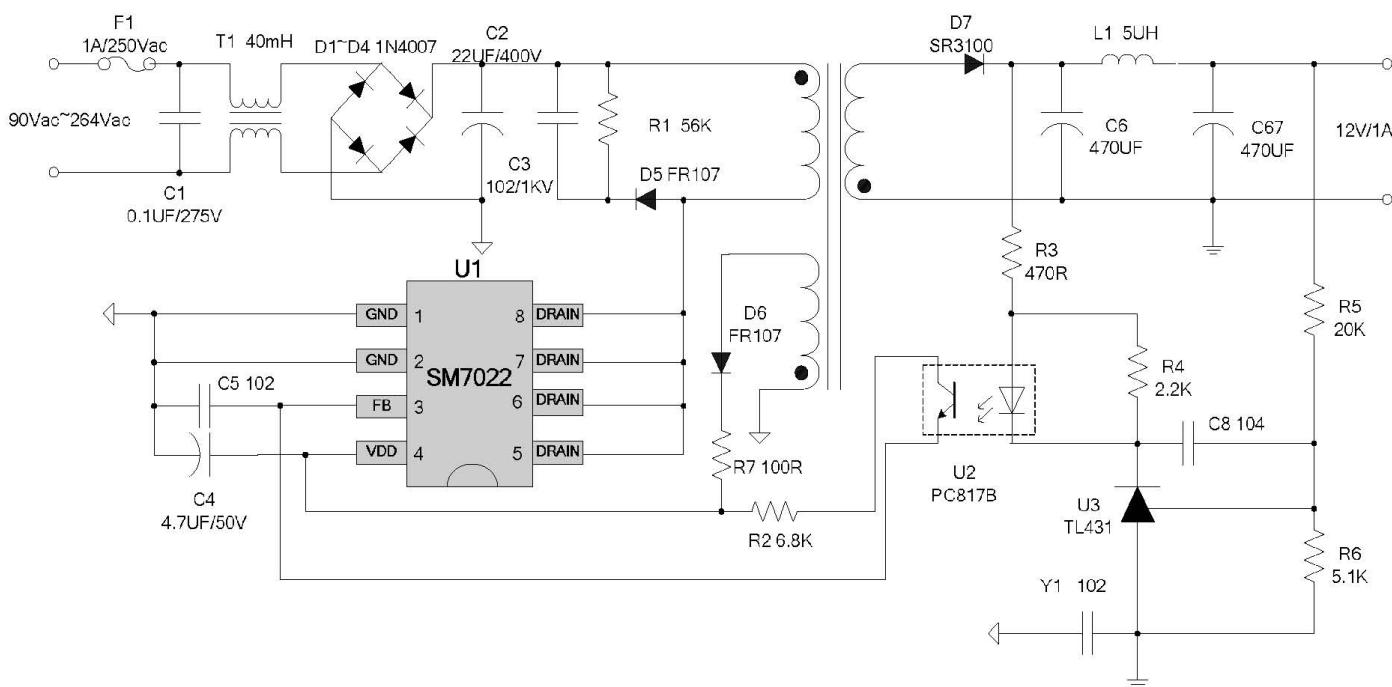
电气工作参数

(除非特殊说明, 下列条件均为 T_A=25°C, V_D=18V)

符号	说明	条件	范围			单位
			最小	典型	最大	
BV _{DS}	漏源击穿电压	V _{FB} =2V; I _D =1mA	730	-	-	V
I _{DSS}	DRAIN 端关断态漏电流	V _{FB} =2V; V _{DS} =500V	-	-	0.1	mA
R _{DSON}	源漏端导通电阻	I _D =0.2A	-	12	-	Ohm
V _{DSON}	VDD 开启电压		13	14.5	16	V
V _{DSON}	VDD 关闭电压		7	8	9	V
V _{DHYS}	VDD 迟滞阈值电压		-	6.5	-	V
V _{DOP}	VDD 过压保护阈值		-	32	-	V
I _{DD1}	VDD 工作电流	I _{FB} =2.0mA	-	0.4	-	mA
I _{DD2}	VDD 工作电流	I _{FB} =0.5mA; I _D =50mA	-	1.0	-	mA
I _{DDCH}	芯片充电电流	V _{DS} =100V; V _D =5V	-	-220	-	μA
FOSC	芯片振荡频率		-	60	-	KHz
G _D	I _{FB} /I _{DRAIN} 增益		-	560	-	
I _{LIMIT}	峰值电流阈值	V _{FB} =0V	-	700	-	mA
I _{FBSD}	FB 关断电流		-	0.9	-	mA
R _{FB}	FB 输入电阻	I _D =0mA	-	1.23	-	Kohm
t _{LEB}	前置消隐时间		-	300	-	ns
t _{ON(min)}	最小导通时间		-	700	-	ns
t _{ovt}	过温保护温度		-	150	-	°C
t _{HYS}	过温迟滞阈值温度		-	30	-	°C



功能表述



◆ 电路图说明

上图中 D1-D4、C2 组成全波整流，D6、R1、C3 组成 RCD 吸收回路，消除变压器 T2 漏感产生的尖峰电压，避免击穿 SM7022 内部的高压 MOS 管。

输出部分 U3、U2、R5、R6、R3、R4、C8 组成采样反馈电路，R5、R6 决定系统的输出电压，输出电压 VOUT 等于：

$$V_{OUT} = \frac{R5 + R6}{R6} \times 2.5V$$

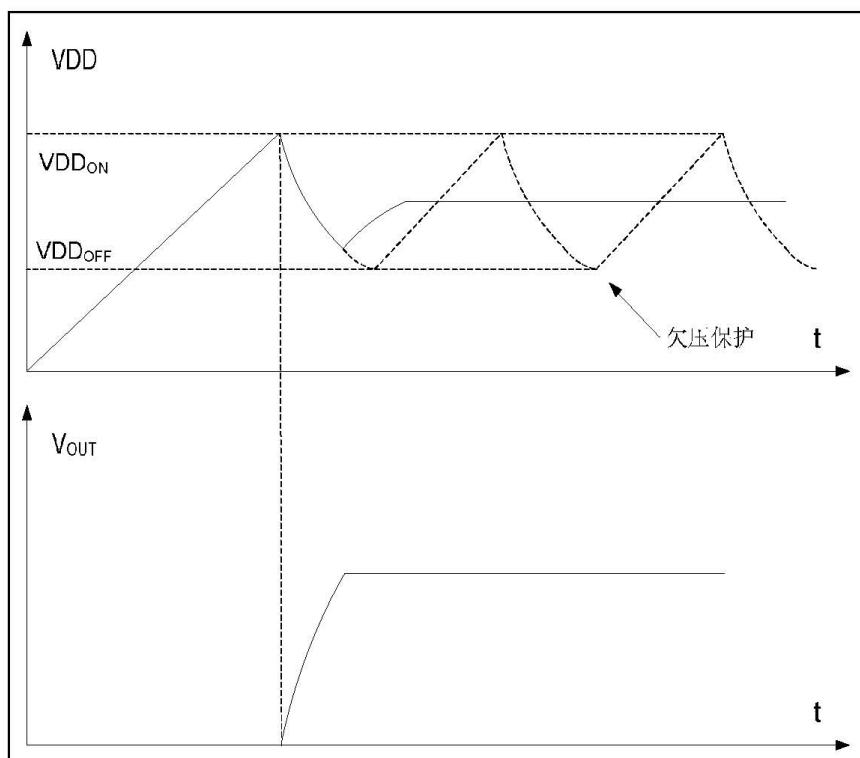
R3、R4 限制 U2 光耦 PC817B 的电流，避免影响反馈回路。C8 的加入使得系统反馈更加稳定，避免振荡。

◆ VDD 电压部分

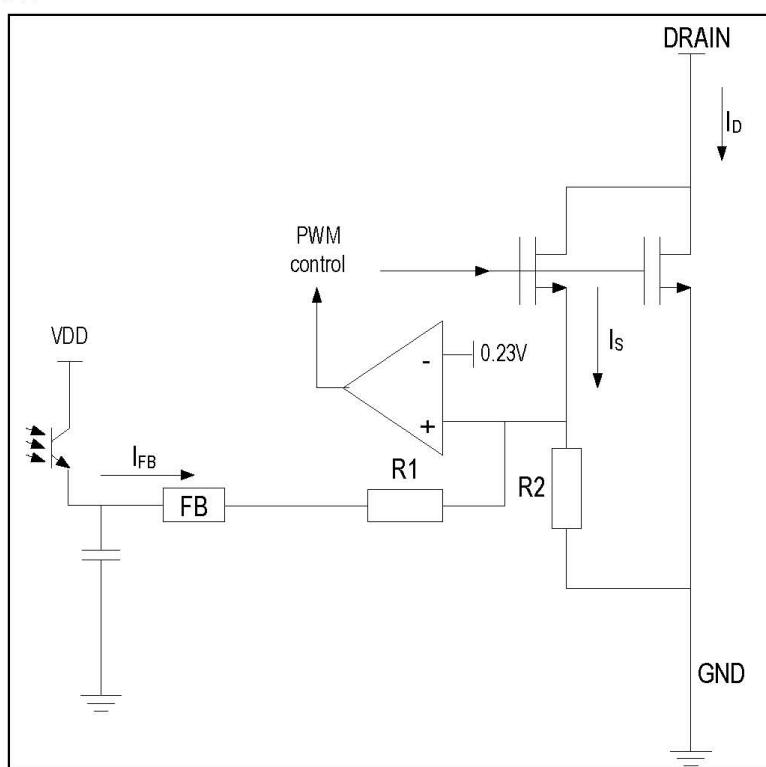
SM7022 芯片工作电压范围宽，达到 9V—30V，此特性可以很方便的应用在某些特殊的领域，比如电池充电器等。

当开关电源启动后，C2 电容上的电压会通过 T2 原边线圈、芯片内部的高压启动 MOS 管向芯片 VDD 电容 C4 充电。当 C4 电容电压达到 16V，内部高压启动 MOS 管关闭，同时 PWM 开启，系统开始工作。

当 C4 电容电压下降到 9V 以下，关闭 PWM 信号，同时芯片将会产生复位信号，使系统重新启动。这就是欠压保护。



◆ FB 部分



通过高压 MOS 的电流 I_D 分成两个部分, 其中一部分为 I_s , 这部分电流为芯片采样电流。 I_s 与 I_D 成比例关系:
 $I_D = G_{ID} \cdot I_s$

通过上图可知: $(I_s + I_{FB}) \cdot R2 = 0.23V$, 由此可以得到: -

$$I_s = \frac{0.23V}{R2} - I_{FB}$$

以上公式合并, 可得到:

$$I_D = G_{ID} \cdot \left(\frac{0.23V}{R2} - I_{FB} \right)$$



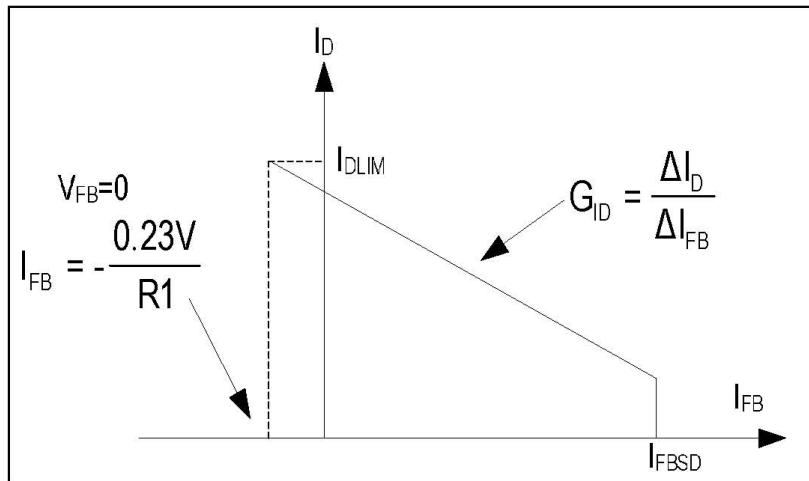
如果将 FB 脚对地短接，此时 IFB 的电流等于：

$$I_{FB} = -\frac{0.23V}{R1}$$

再将上式合并，最终得到 IDLIM：

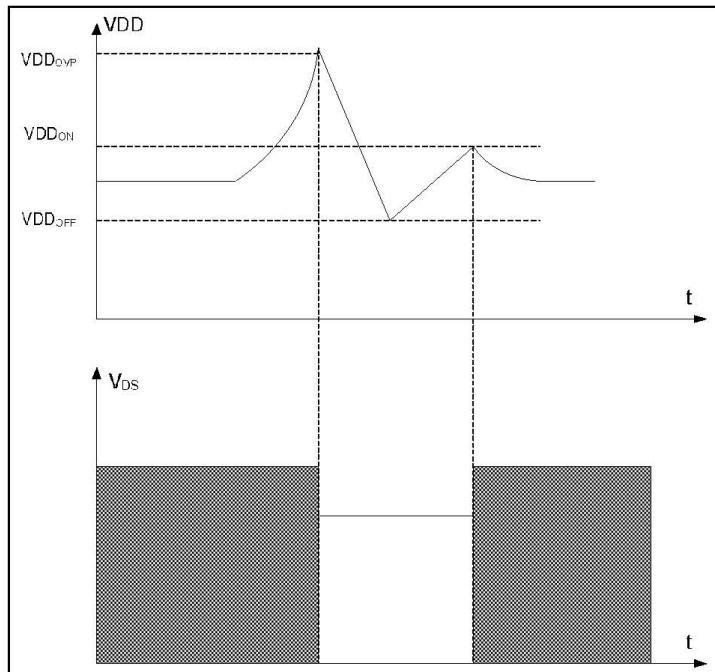
$$I_{DLIM} = G_{ID} \cdot 0.23V \cdot \left(\frac{1}{R1} + \frac{1}{R2} \right)$$

然而在实际应用中，FB 脚是上拉的方式接入到 VDD，不可能对地短路。当系统启动或者短路时，此时 FB 脚的电压比较接近于 0V，通过内部高压 MOS 管漏极电流则为最大值 IDLIM。



从上图可以看出，IFB 电流大，ID 的电流就小；IFB 电流小，ID 的电流就大。当 IFB 的电流大于 IFBSD 时，芯片会关闭 PWM，此时的 ID 的值大约为 85mA，同时芯片会自动进入突发模式。这对于系统工作在空载或者轻载至关重要。

◆ 过压保护

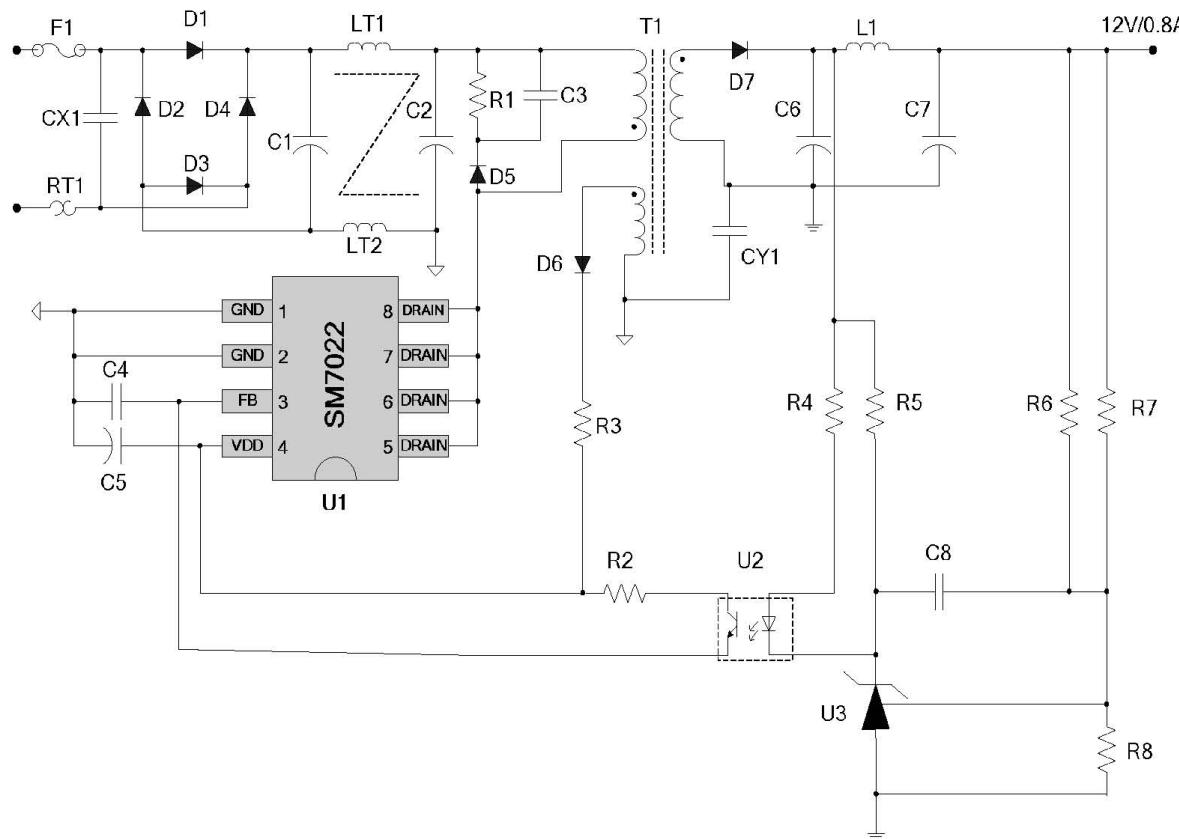


当芯片 VDD 的电压超过 VDD_{OVP} 时，会触发内部复位信号，导致系统重新启动。



◆ 12V/0.8A 反激电源应用方案

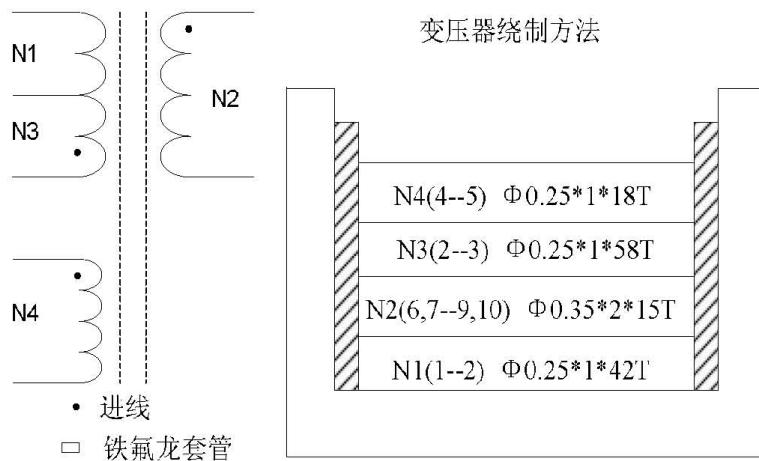
原理图:



BOM 清单:

CX1	X 电容	C8	104	R1	100K/1W	R8	5.1K
C1	10uF/400V	D1、D2	IN4007	R2	9.1K	U1	SM7022
C2	15uF/400V	D3、D4	IN4007	R3	100Ω	U2	光耦
C3	102/1KV	D5、D6	FR107	R4	270	U3	TL431
C4	103	D7	SR3100	R5	1K	F1	1A/250V
C5	10uF/50V	LT	UU9.8	R6	47K	Y1	222/250V
C6、C7	470uF/35V	L1	3uH	R7	33K	RT1	5D-9

变压器参数:



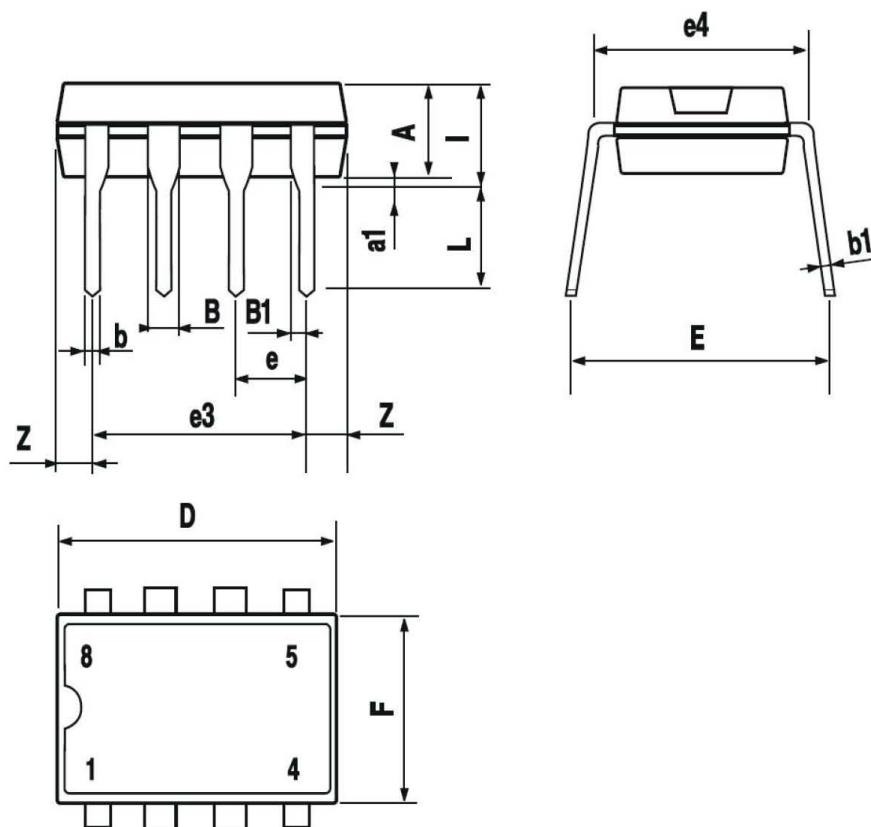
变压器绕制方法

制作说明:

- 骨架EF20(5+5) PC40磁芯
- 电感量Lp(1--2)=1.8mH, 漏感为Lp的5%以下
- 初级对次级打3500VAC漏电流<2mA/60s
- 初级对次级打1500VAC漏电流<2mA/60s
- 次级对初级打1500VAC漏电流<2mA/60s
- DC500V绕组与磁芯之间1min大于100mΩ
- DC500V绕组与绕组之间1min大于100mΩ

封装形式

DIP8



DIMENSIONS						
REF.	mm			inch		
	MIN.	TYP.	MAX.	MIN.	TYP.	MAX.
A		3.3			0.130	
a1	0.7			0.028		
B	1.39		1.65	0.055		0.065
B1	0.91		1.04	0.036		0.041
b		0.5			0.020	
b1	0.38		0.5	0.015		0.020
D			9.4			0.370
E		8.8			0.346	
e		2.54			0.100	
e3		7.62			0.300	
e4		7.62			0.300	
F	6.200		6.600	0.244		0.260
I			4.8			0.189
L		3.3			0.130	
Z	0.44			0.017		0.063

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for Power Switch ICs - Power Distribution category:

Click to view products by Sunmoon manufacturer:

Other Similar products are found below :

[NCP45520IMNTWG-L](#) [TCK111G,LF\(S](#) [FPF1018](#) [DS1222](#) [TCK2065G,LF](#) [SZNCP3712ASNT3G](#) [TLE7244SL](#) [MIC2033-05BYMT-T5](#)
[MIC2033-12AYMT-T5](#) [MIC2033-05BYM6-T5](#) [SLG5NT1437VTR](#) [SZNCP3712ASNT1G](#) [DML1008LDS-7](#) [KTS1640QGDV-TR](#)
[KTS1641QGDV-TR](#) [NCV459MNWTBG](#) [NCP4545IMNTWG-L](#) [NCV8412ASTT1G](#) [NCV8412ASTT3G](#) [BTT3018EJXUMA1](#)
[FPF2260ATMX](#) [SLG59M1557VTR](#) [BD2222G-GTR](#) [NCP45780IMN24RTWG](#) [NCP45540IMNTWG-L](#) [MC10XS6200EK](#) [MC10XS6225EK](#)
[MC25XS6300EK](#) [MC33882PEP](#) [MC10XS6325EK](#) [TPS2021IDRQ1](#) [TPS2103D](#) [TPS22954DQCR](#) [TPS22958NDGKR](#) [TPS22994RUKR](#)
[TPS2561AQDRCRQ1](#) [MIC2005-0.5YML-TR](#) [MIC2098-1YMT-TR](#) [MIC2098-2YMT-TR](#) [MIC94062YMT TR](#) [MIC94064YMT-TR](#)
[MP6231DN-LF](#) [MP62551DGT-LF-P](#) [BTS117](#) [BTS500151TADATMA2](#) [VN540SP-E](#) [MIC2015-1.2YM6 TR](#) [MIC2026-2YM](#) [MIC2075-2YM](#)
[MIC2095-2YMT-TR](#)